

# レベルセットモデルを用いた 平均温度最小化問題に対するトポロジー最適化

## TOPOLOGY OPTIMIZATION FOR MINIMUM MEAN TEMPERATURE PROBLEM USING LEVEL SET MODEL

山田崇恭<sup>1)</sup> 西脇眞二<sup>2)</sup> 泉井一浩<sup>3)</sup> 吉村允孝<sup>4)</sup>  
Takayuki YAMADA, Shinji NISHIWAKI, Kazuhiro IZUI  
and Masataka YOSHIMURA

<sup>1)</sup>修士 日本学術振興会 特別研究員 (DC2)・京都大学工学研究科 (〒 606-8501 京都市左京区吉田本町)

<sup>2)</sup>Ph. D. 京都大学教授 工学研究科 (〒 606-8501 京都市左京区吉田本町)

<sup>3)</sup>博士 京都大学助教 工学研究科 (〒 606-8501 京都市左京区吉田本町)

<sup>4)</sup>博士 京都大学教授 (-H21.3) 工学研究科 (〒 606-8501 京都市左京区吉田本町)

This paper presents a new topology optimization method for minimum mean temperature problem using the level set method and the Finite Element Method (FEM). First, an optimization problem is formulated based on the concept of the phase field method and level set model. Based on the formulation and the level set method, a new level set-based topology optimization algorithm is constructed that employs the FEM when solving the equilibrium equations and updating the level set function. In addition, a design example is provided to confirm the usefulness of the proposed topology optimization method.

**Key Words :** *Topology Optimization, Finite Element Method, Level Set Method, Thermal Problem*

### 1. 緒言

エンジンなどの発熱を伴う、機械製品においては、熱応力などの熱に関する特性が、製品の機械的性能に大きな影響を与えるため、通常の機械的性能の最大化に加え、放熱特性を最大化させることが要求される。この問題を解決するために、トポロジー最適化 [1] の適用が考えられる。トポロジー最適化は、構造物の最適な形状および形態を創成設計する方法であるため、性能の大幅な向上が期待される。しかしながら、トポロジー最適化は、構造最適化問題を材料分布問題に置き換えて解くため、幾何学的に複雑な形状を創成する可能性を持ち、さらには、外形形状を明確に表現できないグレースケールを最適設計解として許容する問題を持つ。そのため、物理的、数学的に最適な解であっても、工学的に応用する段階において、製造不可能などの問題を生じる。この問題に対し、山田らは、レベルセット法 [2], [3] による形状表現を用いて、構造物の外形形状を明確に表現し、さらには、最適構造の複雑度を定性的に設定可能とした新しいトポロジー最適化の方法論を提案している [4]。この方法は、仮想的な界面エネルギーを導入し、構造最適化問題を、仮想的な界面エネルギーと目的汎関数の和を最小化される問題として定式化し、界面エネルギーの大きさを設定することにより、最適構造の複雑度を設定することを可能としている。

そこで、本研究では、山田らによって提案された、レベルセット法による形状表現を用いたトポロジー最適化

を平均温度最小化問題に展開する。

### 2. 定式化

#### (1) レベルセット法による形状表現を用いたトポロジー最適化

レベルセット法を用いて固定設計領域  $D$  内の物体領域  $\Omega$  の境界  $\partial\Omega$  を表現する。すなわち、レベルセット関数を  $\phi$  として、次式に示すように、物体領域  $\Omega$  の境界  $\partial\Omega$  を、レベルセット関数のゼロ等位面によって表現する。

$$\begin{cases} 0 < \phi(\mathbf{x}) \leq 1 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in \Omega \setminus \partial\Omega \\ \phi(\mathbf{x}) = 0 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega \\ -1 \leq \phi(\mathbf{x}) < 0 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in D \setminus \Omega \end{cases} \quad (1)$$

なお、上式において、レベルセット関数に上限値と下限値をそれぞれ、1 と -1 に設定しているが、これは後述の目的汎関数に付加する界面エネルギーをレベルセット関数により表現するために必要とする。これにより、レベルセット関数は通常設定される符号付き距離関数の性質をもたず、図 1 に示すように、空洞領域では -1、物体領域では 1 をとり、境界近傍において滑らかに分布するスカラー関数となる。

上述のレベルセット法による形状表現を用いて、目的汎関数を  $F$ 、体積制約に対する制約汎関数を  $G$  で表

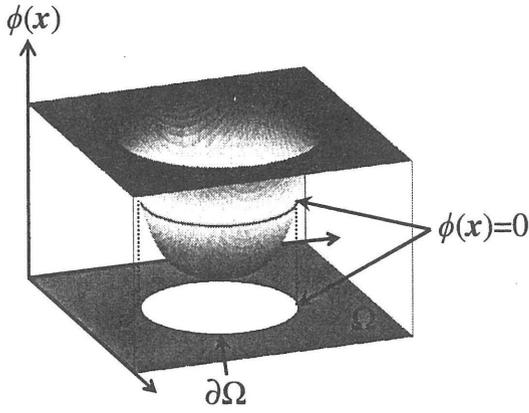


図-1 Fixed design domain  $D$  and level set function  $\phi$

す構造最適化問題を次式で定義する。

$$\inf_{\phi} F(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\Omega \quad (2)$$

$$\text{subject to } G(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} d\Omega - V_{\max} \leq 0 \quad (3)$$

ここで、 $f(\mathbf{x})$  は目的汎関数の被積分関数で、 $V_{\max}$  は許容される体積の上限値である。上式の構造最適化問題においては、レベルセット関数  $\phi$  は固定設計領域  $D$  内の至る所で不連続性を持つことを許容している。その結果、得られる最適構造が、至るところで不連続となる解を許容する、いわゆる不適切な (ill-posed) 問題となるため、何らかの方法で最適化問題を適切な (well-posed) 問題にする正則化 (regularization) を必要とする。

他方、通常のトポロジー最適化においては、最適構造を、固定設計領域内  $D$  において、0 あるいは 1 の値をとる特性関数により表現するため、得られる最適構造が、至るところで不連続となる解を許容する不適切な問題となる。この問題を解決し、最適化問題を適切な問題にする正則化の方法として、均質化法が利用されている。しかし、最適構造を表現する関数の相違により、本最適化問題に、この正則化の方法を適用することは難しい。

そこで、本研究では、フェーズフィールド理論 [6], [7] の定式化で利用されている界面エネルギーの導入により、問題の正則化を行う。この方法の基本的な考え方は、次式に示すように、目的汎関数を、目的汎関数とレベルセット関数の勾配の大きさによって表現される仮想的な界面エネルギーとの和への置き換えである。

$$\inf_{\phi} F(\Omega(\phi), \phi) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\Omega + \int_D \frac{1}{2} \tau |\nabla \phi|^2 d\Omega \quad (4)$$

$$\text{subject to } G(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} d\Omega - V_{\max} \leq 0 \quad (5)$$

ここで、 $\tau$  は、仮想的な界面エネルギーの大きさの寄与度を決定するパラメータである。このパラメータは、

正則化の度合いを決定するだけでなく、構造の複雑性を定性的に決定するため、ここでは複雑度係数と呼ぶ。この値の設定により、工学的に有効な最適設計解を創成することを可能としている。詳細は文献 [4] を参照されたい。

## (2) 平均温度最小化問題の定式化

線形熱伝導体で構成される物体領域と空洞領域で構成される固定設計領域  $D$  に対し、境界  $\Gamma_t$  において温度  $T_0$  で温度規定、境界  $\Gamma_h$  において熱伝達係数  $h$  の熱伝達境界、境界  $\Gamma_q$  において熱流束  $q$  の熱流束境界、固定設計領域  $D$  に対して内部発熱  $Q$  が与えられている熱拡散最大化問題について考える。ただし、境界  $\Gamma_t$  及び境界  $\Gamma_q$  は、固定設計領域の境界  $\partial D$  上に設定しているものとする。また、境界  $\Gamma_h$  は固定設計領域内部において、物体領域の境界上で設定され、設計変数であるレベルセット関数の値に依存して決定される設計変数依存性の境界条件となる。このとき、熱拡散最大化問題は、文献 [5] で定式化されているように、次式に示す全ポテンシャルエネルギー最大化問題として定式化される。

$$\inf_{\phi} F(\Omega(\phi)) = - \left( \frac{1}{2} a(u_t, u_t) - l(u_t) \right) \quad (6)$$

$$\text{subject to } a(u_t, v_t) = l(v_t) \quad (7)$$

$$\text{for } \forall v_t \in U \quad u_t \in U_t$$

$$G(\Omega(\phi)) \leq 0 \quad (8)$$

ここで、上式中の各表記は次式で定義される。

$$a(u_t, v_t) = \int_{\Omega(\phi)} \nabla u_t \kappa \nabla v_t d\Omega \quad (9)$$

$$l(v_t) = \int_{\Gamma_q} q v_t d\Gamma + \int_D Q v_t d\Omega + \int_{\Gamma_h(\phi)} h(u_t - T_{amb}) v_t d\Gamma \quad (10)$$

$$G(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega(\phi)} d\Omega - V_{\max} \quad (11)$$

さらに、 $\kappa$  は熱伝導テンソル、 $T_{amb}$  は周囲温度を表し、 $U_t$  は以下の式にて定義される温度関数空間である。

$$U_t = \{u_t \in H^1(D) \text{ with } u_t = T_0 \text{ on } \Gamma_t\} \quad (12)$$

なお、式 (6) においては、全ポテンシャルエネルギーにマイナス符号を付加し、目的関数の最小化問題として定式化している。

## 3. 最適化法の構築

### (1) 最適化アルゴリズム

最初に、適当な初期構造を示すレベルセット関数  $\phi$  を与える。次に、有限要素法を用いて、温度場  $u_t$  を解析する。温度場  $u_t$  を用いて、目的汎関数と感度を計算する。ここで、目的汎関数が収束していれば、最適解が得られたと判断して最適化を終了する。収束していなければ、レベルセット関数  $\phi$  を更新し、温度場を解析するステップに戻る。以上の手続きにより、最適構造を示す、レベルセット関数値を得る。

## (2) レベルセット法に基づく温度場の数値解法

本研究では、レベルセット関数を用いて形状表現を行うために、空洞領域を、十分に小さな熱伝導率を持つ物体とみなして、温度場の解析を行う。さらに、固定設計領域  $D$  の内部に、熱伝達境界を与える場合には、レベルセット関数の分布に基づいて境界条件を与える方法 [8] を用いる。この方法の基本的な考え方は、次に示すように、ディラックのデルタ関数  $\delta(x)$  を用いて、物体境界に沿った境界積分を固定設計領域における領域積分への置き換えである。

$$\int_{\partial\Omega} \xi(x) d\Gamma \rightarrow \int_D \xi(x) \delta(x) dD \quad (13)$$

さらに、定義より、ディラックのデルタ関数  $\delta(x)$  はレベルセット関数  $\phi$  を用いて次式で表現することができる。

$$\delta(x) = \nabla H(\phi(x)) \cdot \mathbf{N} \quad (14)$$

ここで、 $\mathbf{N}$  は、ヘビサイド関数  $H(\phi(x))$  に対する法線ベクトルである。上式の関係を用いることにより、ディラックのデルタ関数  $\delta(x)$  を、多次元変数から、単次元変数へ置き換えることが可能となる。すなわち、ディラックのデルタ関数  $\delta(x)$  は次式で与えられる。

$$\begin{aligned} \delta(x) &= \frac{dH(\phi(x))}{d\phi} \nabla\phi(x) \cdot \frac{\nabla\phi(x)}{|\nabla\phi(x)|} \\ &= \frac{dH(\phi(x))}{d\phi} |\nabla\phi(x)| \end{aligned} \quad (15)$$

これにより、式 (13) に示す、境界積分から領域積分への変換は、次式で与えることができる。

$$\int_{\partial\Omega} \xi(x) d\Gamma \rightarrow \int_D \xi(x) \frac{dH(\phi(x))}{d\phi} |\nabla\phi(x)| dD \quad (16)$$

以上の結果を用いて、次式により得られる解を、平衡方程式 (7) の解として近似することが可能となる。

$$\begin{aligned} \int_D \nabla u_t \kappa \nabla v_t H_a(\phi) d\Omega = \\ \int_{\Gamma_q} q v_t d\Gamma + \int_D Q v_t d\Omega \\ + \int_D h T_{amb} v_t \frac{dH_a(\phi(x))}{d\phi} |\nabla\phi| d\Omega \end{aligned} \quad (17)$$

ここで、 $H_a(\phi)$  は、次に示すように、空洞領域で正の微小値  $d > 0$ 、物体領域で 1 をとり、境界近傍の幅  $w$  の区間において連続的に分布する、近似されたヘビサイド関数である。

$$H_a(\phi) = \begin{cases} d & (\phi < -w) \\ \left( \frac{1}{2} + \frac{\phi}{w} \left( \frac{15}{16} - \frac{\phi^2}{w^2} \left( \frac{5}{8} - \frac{3}{16} \frac{\phi^2}{w^2} \right) \right) \right) (1-d) + d & (-w < \phi < w) \\ 1 & (w < \phi) \end{cases} \quad (18)$$

本研究では、式 (17) に基づいて温度場の解析を行う。

## 4. 数値例

数値例により、本研究で提唱する方法論の妥当性を検証する。図 2 に固定設計領域  $D$  とその境界条件を示す。固定設計領域は  $1 \times 10^{-2} \text{m} \times 1 \times 10^{-2} \text{m}$  の正方形領域

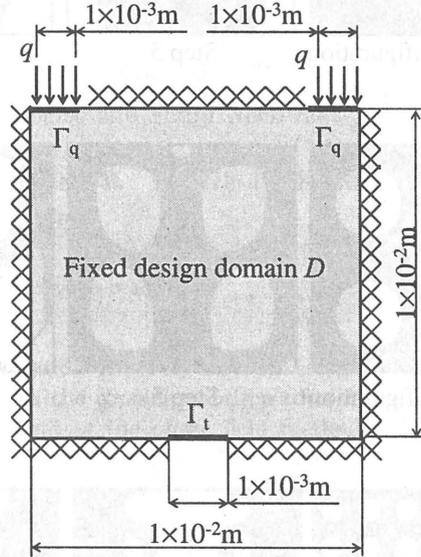


図-2 Fixed design domain

域とし、設計領域を、要素長  $1 \times 10^{-4} \text{m}$  の構造格子で要素分割した。また、許容される体積の最大値  $V_{\max}$  は固定設計領域の 30%、複雑度係数  $\tau$  は 0.005 とし、温度場の解析及び、レベルセット関数場の更新には、いずれの場合においても、四節点のアイソパラメトリック四角形要素を用いた。解析モデルの材料は、いずれの場合も等方性材料を想定し、熱伝導率を  $148 \text{W/mK}$  とした。図に示すように、下端中央を  $T_0 = 25^\circ \text{C}$  で温度既定、上端左方と右方に熱流束  $q = 1 \text{W/m}^2$  を与え、その他の境界では断熱境界を与える。ここでは、初期構造が最適構造に与える影響を検討するため、3つの初期構造に対して最適化を図る。すなわち、Case 1では固定設計領域の全領域が物体により占められた構造、Case 2では4つの穴が空いた構造、Case 3では、多くの穴が空いた構造をそれぞれ初期構造とした。図 3 に、初期構造、最適化過程及び、最適構造を示す。図中、黒色の領域が物体領域であり、白色の領域が空洞領域である。得られた最適構造は、ほぼ同一で、物理的に妥当な構造が得られることがわかった。したがって、本研究で提案する方法では、初期構造の設定の影響が小さいことがわかった。

## 5. 結言

本研究では、レベルセット法による形状表現を用いたトポロジー最適化を、平均温度最小化問題に展開した。その結果、物理的に妥当で、明瞭な最適構造が得られることがわかった。

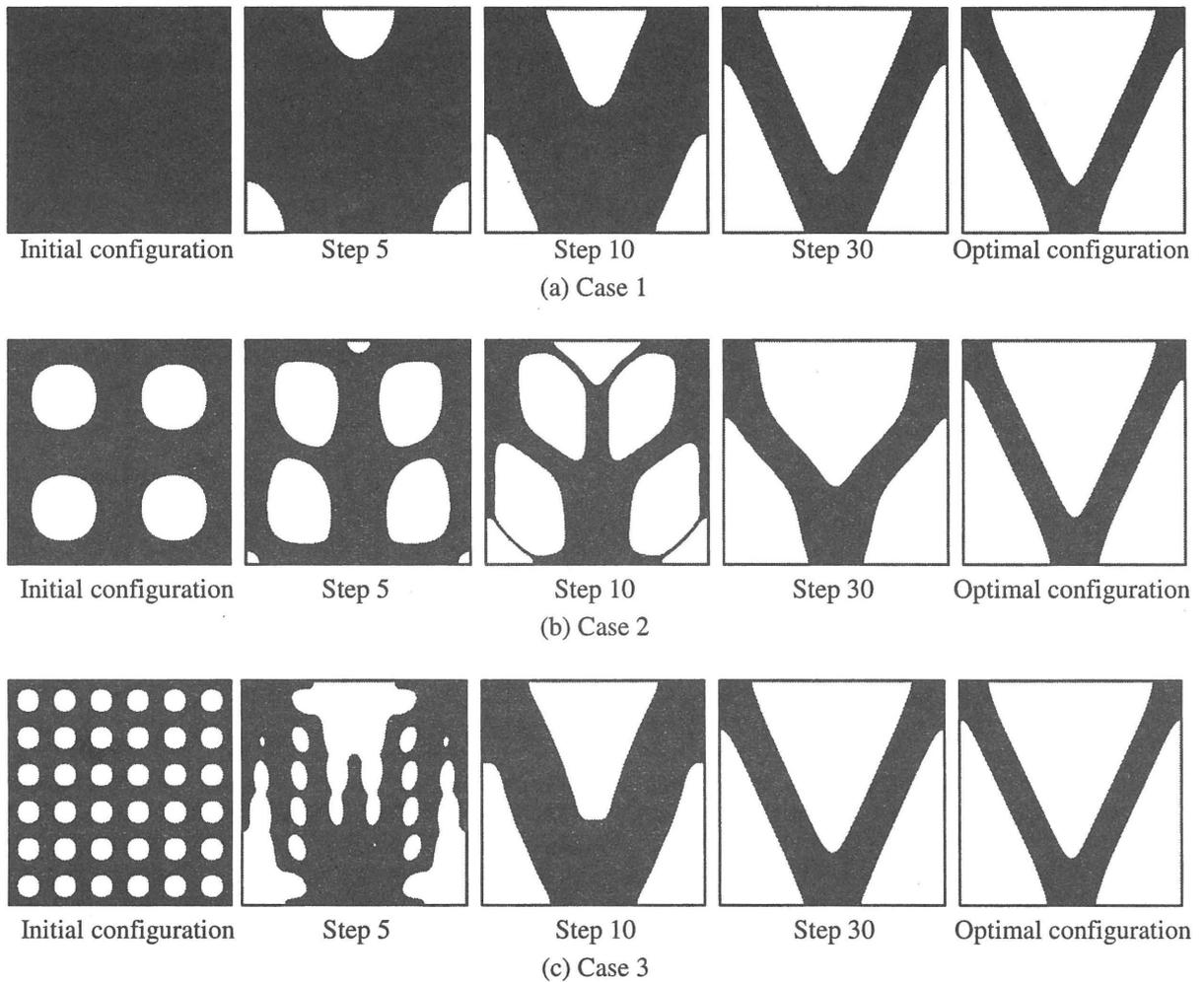


図-3 Configuration of the design problem 1: (a) Initial configuration lacking a hole; (b) Initial configuration with four holes; (c) Initial configuration with a large number of holes.

#### 参考文献

- 1) Bendsøe, M. P. and Kikuchi, N. : Generating Optimal Topologies in Structural Design Using A Homogenization Method, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol.71, pp. 197-224, 1988.
- 2) Wang, M. Y., Wang, X. and Guo, D.,: A Level Set Method for Structural Topology Optimization, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, Vol.192, pp. 227-246, 2003.
- 3) Allaire, G., Jouve, F. and Toader, A.: Structural Optimization Using Sensitivity Analysis and A Level-Set Method, *Journal of Computational Physics*, Vol.194, pp. 363-393, 2004.
- 4) 山田崇恭, 西脇眞二, 泉井一浩, 吉村允孝, 竹澤晃弘: レベルセット法による形状表現を用いたフェーズフィールド法の考え方に基づくトポロジー最適化, 日本機械学会論文集 A 編, (accepted).
- 5) 伊賀淳郎, 西脇眞二, 泉井一浩, 吉村允孝: 材料分布の連続性を仮定した熱拡散問題のトポロジー最適化, 日本機械学会論文集 A 編, Vol.73, pp. 2426-2433, 2008.
- 6) Cahn, J. W. and Hilliard, J. E.: Free Energy of A Nonuniform System. I. Interfacial Free Energy, *The Journal of Chemical Physics*, Vol.28, pp. 258-267, 1958.
- 7) Allen, S., M. and Cahn, J. W.: A Microscopic Theory for Antiphase Boundary Motion and its Application to Antiphase Domain Coarsening, *Acta Metall*, Vol.27, pp. 1085-1095, 1979.
- 8) Osher, S. and Fedkiw, R., *Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces* pp. 14-15, 2003, Springer.